

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC6415xxxx7R-G

標準質量: 1.8 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	0.399	シリコン	221600	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	0.386	ニッケル	214400	7440-02-0
		0.003 金	1700	7440-57-5
ダイアタッチ	0.018	エポキシ樹脂	9700	—
		0.011 アクリル樹脂	5800	—
ボンディングワイヤ	0.071	金	39400	7440-57-5
封止樹脂	0.799	溶融シリカ	443900	60676-86-0
		エポキシ樹脂	25400	—
		0.041 フェノール樹脂	22800	—
		0.027 金属水酸化物	15200	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせて頂いております。